

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 2002324915
PUBLICATION DATE : 08-11-02

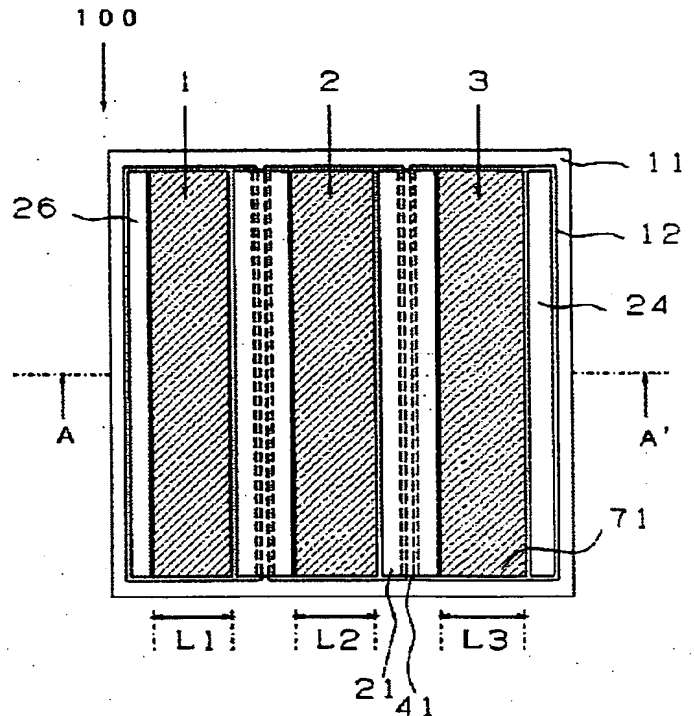
APPLICATION DATE : 24-04-01
APPLICATION NUMBER : 2001126562

APPLICANT : NICHIA CHEM IND LTD;

INVENTOR : ABE MASATOSHI;

INT.CL. : H01L 33/00 C09K 11/00 C09K 11/62

TITLE : INTEGRATED NITRIDE
SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING
DEVICE



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an integrated nitride semiconductor light emitting device which has a large area and has high light emitting efficiency.

SOLUTION: A plurality of light emitting devices are arranged in parallel with each other on a single substrate, and a semiconductor layer comprises a rectangular n layer formed by the separation of an n type gallium nitride compound semiconductor layer by separation recesses, a light emitting layer, and a p layer. One long side and two short sides of the n layer are located close to one long side and two short sides of the light emitting layer and the p layers, respectively. Between the other long side of the n layer and the other long side of the p layer, an n-side ohmic electrode having essentially the same length as the long sides of the p layer is provided on the n layer, a p-side ohmic electrode is provided over nearly the entire surface of the p layer, and a p pad electrode is provided along one long side of the p layer on the p-side ohmic electrode. The distance between one long side of the p layer and the n-side ohmic electrode is set to 250 μm or below. Out of the light emitting devices, at least some of them have, on the most upper surface of the semiconductor layer, a fluorescent material which absorbs part of the light from the light emitting layer and can emit light of different wavelengths.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2002-324915
(P2002-324915A)

(43) 公開日 平成14年11月8日 (2002.11.8)

(51) Int.Cl.⁷

H 0 1 L 33/00

C 0 9 K 11/00

11/62

識別記号

C Q F

F I

H 0 1 L 33/00

C 0 9 K 11/00

11/62

Fターム(参考)

F 4 H 0 0 1

C 5 F 0 4 1

Z

C Q F

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号

特願2001-126562(P2001-126562)

(22) 出願日

平成13年4月24日 (2001.4.24)

(71) 出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72) 発明者 阿部 雅俊

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化学工業株式会社内

Fターム(参考) 4H001 XA07 XA31

5F041 AA12 CA05 CA34 CA40 CA46

CA65 CA74 CA82 CA92 CB25

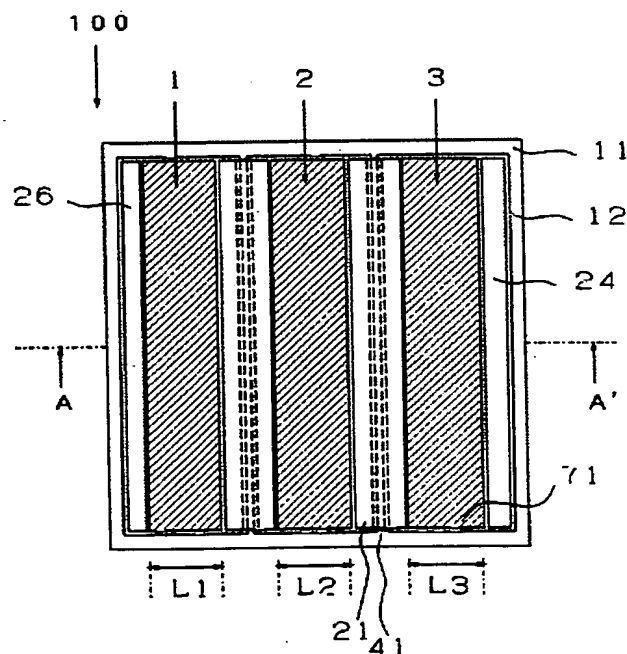
CB28 CB29 CB36

(54) 【発明の名称】 集積型窒化物半導体発光素子

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 大面積でかつ発光効率の良い集積型窒化物半導体発光素子を提供する。

【解決手段】 同一基板上に複数個の発光素子が並置し、半導体層はn型窒化ガリウム系化合物半導体層が分離溝によって分離されてなる長方形のn層と、発光層と、p層とにより構成し、n層の一方の長辺と2つの短辺は、それぞれ発光層及びp層の一方の長辺と2つの短辺と近接しており、n層の他方の長辺とp層の他方の長辺との間のn層上にp層の長辺と実質的に同一の長さを有するn側オーミック電極を、p層上のほぼ全面にp側オーミック電極を、p側オーミック電極上にp層の一方の長辺に沿ってpパッド電極をそれぞれ備え、p層の一方の長辺とn側オーミック電極との間隔が250 μ m以下とし、複数個の発光素子のうち、少なくとも一部の発光素子は、半導体層の最上面に、発光層からの光の一部を吸収して異なる波長を発光することが可能な蛍光体を有する。



電極16上及びn側オーミック電極14上を除いて素子全体を覆うように形成される。

【0056】接続電極21は、発光素子1のn側オーミック電極14上、分離溝41に形成された絶縁膜17上及び第2発光素子2のp側オーミック電極16上に連続して形成され、これにより、第1発光素子1のn側オーミック電極14と第2発光素子2のp側オーミック電極16が接続される。

【0057】また、接続電極21は、第2発光素子2と第3発光素子3との間においても同様に形成され、これにより、第2発光素子2のn側オーミック電極14と第3発光素子3のp側オーミック電極16が接続される。接続電極21は、Pt又はAu等、種々の金属で構成することができるが、p及びnパッド電極との密着性を良好にするために、Ti（例えば、400Å）、Pt（例えば、6000Å）、Au（例えば、1000Å）、Ni（例えば、60Å）を順に積層した構造とすることが好ましい。

【0058】尚、本実施の形態1ではさらに、発光素子1のpパッド電極16上に接続電極21と同様の材料からなる外部接続用電極26が形成され、発光素子3のnパッド電極14上に接続電極21と同様の材料からなる外部接続用電極24が形成される。

【0059】以上のように構成された実施の形態1の集積型窒化物半導体発光素子の各発光素子1, 2, 3は、長方形の発光層10を有し、発光層10の一方の長辺に沿って近接するようにn側オーミック電極が形成され、発光層10の他方の長辺とn側オーミック電極との距離L1, L2, L3を220μmに設定されているので、発光層10の上面に配置された蛍光体全体に略均一に光を供給することができる。

【0060】このように構成したことにより、本実施の形態1の集積型窒化物半導体素子は、各発光素子1, 2, 3の発光層10全体に渡って均一に発光させることができるので、各発光素子における発光効率を高くすることができ、全体としての発光効率をよくできる。

【0061】また、本実施の形態1の集積型窒化物半導体素子においては、一方向のみに互いに平行な分離溝41を形成することにより各素子を分離しているため、格子状に溝を形成して各素子を分離した従来例に比較して、基板11全体の面積に対する分離溝41の占める面積の割合を少なくすることができる。

【0062】これにより、集積型窒化物半導体素子の全体の面積に対する発光層10が占める面積（発光素子1, 2, 3の発光層10を合計した面積）の割合を増加させることができ、発光効率及び発光の均一性を向上させることができる。

【0063】また、各素子の端面を接続電極21にて被覆するため、前記端面から発光される光は前記接続電極にて反射され発光面側から取り出される。これにより、

素子端面での光吸収が抑制され素子の信頼性が向上されると共に、発光素子からの光を効率よく蛍光体にて色変換することができる。

【0064】また、素子の静電耐圧特性を良くするために、SiドープGaN層122を4.2μmになるように形成し、かつp層13を3500Åの厚さとしてもよい。

（蛍光体71, 72, 73, 74）本発明の集積型窒化物半導体発光素子は、上記のように構成された複数個の発光素子の少なくとも一部に、前記発光素子の発光層から発光される光の少なくとも一部を吸収して他の波長の光を発光することが可能な蛍光体を有する。前記蛍光体の種類及び塗布箇所を調整するだけで所望とする色調を容易に設定できる。また、各発光面は大面积であり且つ近接しているため、各発光面同士の光の混色性が向上され、均一に発光することが可能な集積型窒化物半導体素子が得られる。

【0065】本実施の形態1の集積型窒化物半導体素子は、青色の光を発光することが可能な発光層を有し、前記発光層の上面に、前記発光層から発光される光を励起させて発光できるセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体をベースとした蛍光体が塗布されている。

【0066】具体的なイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体としては、 $YAlO_3:Ce$ 、 $Y_3Al_5O_{12}Y:Ce$ （YAG:Ce）や $Y_4Al_2O_9:Ce$ 、更にはこれらの混合物などが挙げられる。イットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体にBa, Sr, Mg, Ca, Znの少なくとも一種が含まれていてもよい。また、Siを含有させることによって、結晶成長の反応を抑制し蛍光体の粒子を揃えることができる。

【0067】本明細書において、Ceで付活されたイットリウム・アルミニウム酸化物系蛍光体は特に広義に解釈するものとし、イットリウムの一部あるいは全体を、Lu, Sc, La, Gd及びSmからなる群から選ばれる少なくとも1つの元素に置換され、あるいは、アルミニウムの一部あるいは全体をBa, Tl, Ga, Inの何れが又は両方で置換され蛍光作用を有する蛍光体を含む広い意味に使用する。

【0068】更に詳しくは、一般式 $(Y_zGd_{1-z})_3Al_5O_{12}:Ce$ （但し、 $0 < z \leq 1$ ）で示されるフォトルミネッセンス蛍光体や一般式 $(Re_{1-a}Sm_a)_3Re'_5O_{12}:Ce$ （但し、 $0 \leq a < 1$ 、 $0 \leq b \leq 1$ 、Reは、Y, Gd, La, Scから選択される少なくとも一種、Re'は、Al, Ga, Inから選択される少なくとも一種である。）で示されるフォトルミネッセンス蛍光体である。

【0069】この蛍光体は、ガーネット構造のため、熱、光及び水分に強く、励起スペクトルのピークを450nm付近にさせることができる。また、発光ピーク

も、580nm付近にあり700nmまですそを引くブロードな発光スペクトルを持つ。

【0070】またフォトルミネセンス蛍光体は、結晶中にGd（ガドリニウム）を含有することにより、460nm以上の長波長域の励起発光効率を高くすることができる。Gdの含有量の増加により、発光ピーク波長が長波長に移動し全体の発光波長も長波長側にシフトする。すなわち、赤みの強い発光色が必要な場合、Gdの置換量を多くすることで達成できる。一方、Gdが増加すると共に、青色光によるフォトルミネセンスの発光輝度は低下する傾向にある。さらに、所望に応じてCeに加えTb、Cu、Ag、Au、Fe、Cr、Nd、Dy、Co、Ni、Ti、Euらを含有させることもできる。

【0071】しかも、ガーネット構造を持ったイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体の組成のうち、Alの一部をGaで置換することで発光波長が短波長側にシフトする。また、組成のYの一部をGdで置換することで、発光波長が長波長側にシフトする。

【0072】Yの一部をGdで置換する場合、Gdへの置換を1割未満にし、且つCeの含有（置換）を0.03から1.0にすることが好ましい。Gdへの置換が2割未満では緑色成分が大きく赤色成分が少なくなるが、Ceの含有量を増やすことで赤色成分を補え、輝度を低下させることなく所望の色調を得ることができる。このような組成にすると温度特性が良好となり発光ダイオードの信頼性を向上させることができる。また、赤色成分を多く有するように調整されたフォトルミネセンス蛍光体を使用すると、ピンク等の中間色を発光することが可能となり、演色性に優れた集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0073】このようなフォトルミネセンス蛍光体は、Y、Gd、Al、及びCeの原料として酸化物、又は高温で容易に酸化物になる化合物を使用し、それらを化学量論比で十分に混合して原料を得る。又は、Y、Gd、Ceの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈したものを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムとを混合して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化バリウムやフッ化アンモニウム等のフッ化物を適量混合して坩堝に詰め、空气中1350～1450℃の温度範囲で2～5時間焼成して焼成品を得、つぎに焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に篩を通すことで得ることができる。

【0074】本願発明の発光ダイオードにおいて、このようなフォトルミネセンス蛍光体は、2種類以上のセリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット蛍光体や他の蛍光体を混合させてもよい。

【0075】また、本発明で用いられる蛍光体の粒径は10μm～50μmの範囲が好ましく、より好ましくは15μm～30μmである。これにより、光の隠蔽を抑制し集積型窒化物半導体発光素子の輝度を向上させるこ

とができる。また上記の粒径範囲の蛍光体は、光の吸収率及び変換効率が高く且つ励起波長の幅が広い。このように、光学的に優れた特徴を有する大粒径蛍光体を含有させることにより、発光素子の主波長周辺の光をも良好に変換し発光することができ、集積型窒化物半導体発光素子の量産性が向上される。

【0076】これに対し、15μmより小さい粒径を有する蛍光体は、比較的凝集体を形成しやすく、液状樹脂中において密になって沈降する傾向にあり、光の透過効率を減少させてしまう。

【0077】ここで本発明において、粒径とは、体積基準粒度分布曲線により得られる値である。前記体積基準粒度分布曲線は、レーザ回折・散乱法により粒度分布を測定し得られるもので、具体的には、気温25℃、湿度70%の環境下において、濃度が0.05%であるヘキサメタリン酸ナトリウム水溶液に各物質を分散させ、レーザ回折式粒度分布測定装置（SALD-2000A）により、粒径範囲0.03μm～700μmにて測定し得られたものである。この体積基準粒度分布曲線において積算値が50%のときの粒径値を中心粒径と定義すると、本発明で用いられる蛍光体の中心粒径は15μm～50μmの範囲であることが好ましい。また、この中心粒径値を有する蛍光体が頻度高く含有されていることが好ましく、頻度値は20%～50%が好ましい。このように粒径のバラツキが小さい蛍光体を用いると色むらを抑制することができ良好な色調を有する集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0078】一方、400nm付近の短波長域を主発光ピークとする紫外線が発光可能な発光素子と、このような短波長の光により可視光を発光することが可能な赤、青、及び緑に蛍光可能な蛍光体とを組み合わせることににより、均一に発光することが可能な集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0079】具体的には、赤色蛍光体としてY₂O₂S:Eu、青色蛍光体としてSr₅(PO₄)₃Cl:Eu、及び緑色蛍光体として(SrEu)O·Al₂O₃を比較的紫外線に強い樹脂やガラスに含有させ、短波長発光の発光素子の表面に色変換薄膜層として塗布することにより、白色光を得ることができる。

【0080】前記蛍光体の他、赤色蛍光体として3.5MgO·0.5MgF₂·GeO₂:Mn、Mg₆As₂O₁₁:Mn、Gd₂O₂:Eu、LaO₂S:Eu、青色蛍光体としてRe₅(PO₄)₃Cl:Eu（ただしReはSr、Ca、Ba、Mgから選択される少なくとも一種）、BaMg₂Al₁₆O₂₇:Eu等を好適に用いることができる。これらの蛍光体を用いることにより高輝度に発光可能な白色発光ダイオードを得ることができる。

【0081】前記色変換薄膜層が、2種類以上の蛍光体を混合したものにより構成される場合、各種の蛍光体の

中心粒径及び形状は類似していることが好ましい。これにより、各種蛍光体から発光される光の混色性が向上され、色むらを抑制することができる。

【0082】また、1種類の蛍光体を有する単層を多重にして配置させてもよい。3原色を得る場合、各蛍光体の紫外光透過率を考慮して、素子上に赤色蛍光体層、緑色蛍光体層、及び青色蛍光体層と順に積層させると、全ての層に紫外光を好ましく吸収させることができ好ましい。更に、このような色変換多重層は、下層から上層にかけて各層中に含有された蛍光体の粒径が小さくなるように積層されていることが好ましい。これにより、最上層まで良好に紫外光を透過させることができると共に、前記色変換多重層中にて紫外光をもれなく吸収させることができ好ましい。そのほか、ストライプ状、格子状、またはトライアングル状となるように各色変換層を素子上に配置させることもできる。

【0083】本発明において、前記蛍光体は、少なくとも前記各発光素子の露出しているp側オーミック電極上に塗布されていればよいが、各発光素子の側面に渡って前記蛍光体を塗布すると、前記側面から発光される光を効率良く色変換することができ、色むらが抑制される。また、紫外発光素子を用いる場合、素子の周囲を全て覆うように色変換薄膜層を配置させることが好ましく、これにより紫外光が外部に放出されるのを抑制することできる。

【0084】また、透光性基板の一方の主面に前記発光素子を設け、前記発光素子をフリップ実装して前記透光性基板側から光を取り出す場合、前記透光性基板の他方の主面上に蛍光体を塗布することにより、大面積で発光することが可能な色変換型発光素子が得られる。

【0085】本発明において、蛍光体の塗布方法は特に限定されず、直接蛍光体のみを真空蒸着やCVD法等により塗布しても良いし、また、バインダーとともに蛍光体を付着させても良い。前記バインダーの材質は特に限定されず、有機物及び無機物のいずれをも用いることができる。

【0086】バインダーとして有機物を使用する場合、具体的材料として、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコンなどの耐光性に優れた透明樹脂が好適に用いられる。

【0087】また、バインダーに無機物を用いると、大電流を投下しても信頼性を維持できる集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0088】具体的塗布方法として、沈降法やゾーグ法等が挙げられる。例えば、蛍光体、シラノール($\text{Si}(\text{OEt})_3\text{OH}$)、及びエタノールを混合してスラリーを形成し、該スラリーをノズルから前記集積型窒化物半導体層のp側オーミック電極側に吐出させ、加熱エアを吹き付けて乾燥させる。これによりシラノールはゾーグ化され SiO_2 となり、前記蛍光体を固着させること

ができる。

【0089】また、無機物である結着剤をバインダーとして用いることもできる。結着剤とは、いわゆる低融点ガラスであり、微細な粒子で且つ紫外から可視領域のふく射線に対して吸収が少なくバインダー中にて極めて安定であることが好ましく、沈殿法により得られた細かい粒子であるアルカリ土類のほう酸塩が適している。また、大きい粒径を有する蛍光体を付着させる場合、融点が高くても粒子が超微粉体である結着剤、例えば、デグサ製のシリカ、アルミナ、あるいは沈殿法で得られる細かい粒度のアルカリ土類金属のピロりん酸塩、正りん酸塩などを使用することが好ましい。

【0090】これらの結着剤は、単独、若しくは互いに混合して用いることができる。

【0091】ここで、前記結着剤の塗布方法について述べる。結着剤は、ビヒクル中に湿式粉碎しスラリー状にして用いると、結着効果を十分に高めることができ好ましい。前記ビヒクルとは、有機溶媒あるいは脱イオン水に少量の粘結剤を溶解して得られる高粘度溶液である。例えば、有機溶媒である酢酸ブチルに対して粘結剤であるニトロセルロースを1wt%含有させることにより、有機系ビヒクルが得られる。

【0092】このようにして得られた結着剤スラリーに蛍光体を含有させて塗布液を作製する。前記塗布液中の蛍光体量に対して、前記スラリー中の結着剤の総量は1~3wt%程度が好ましく、これにより前記蛍光体を良好に固着させることができ且つ光束維持率を保つことができる。結着剤の添加量が多すぎると光束維持率が低下する傾向にあるため、結着剤の使用量は最小限の使用にとどめることが好ましい。

【0093】前記塗布液を半導体層上に塗布後、温風あるいは熱風を吹き込み乾燥させる。これにより前記窓部の表面に蛍光体層が前記結着剤にて付着される。

(拡散剤)更に、本発明において、上記の色変換部材中に蛍光体に加えて拡散剤を含有させても良い。具体的な拡散剤としては、チタン酸バリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素等が好適に用いられる。これによって良好な指向特性を有する集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0094】ここで本明細書において、拡散剤とは、中心粒径が1nm以上5 μm 未満のものをいう。1 μm 以上5 μm 未満の拡散剤は、発光素子及び蛍光体からの光を良好に乱反射させ、大きな粒径の蛍光体を用いることにより生じやすい色むらを抑制することができ好ましい。また、発光スペクトルの半値幅を狭めることができ、色純度の高い集積型窒化物半導体発光素子が得られる。一方、1nm以上1 μm 未満の拡散剤は、発光素子からの光波長に対する干渉効果が低い反面、光度を低下させることなく樹脂粘度を高めることができる。これにより、ポッティング等により色変換部材を配置させる場

合、シリンドリ内において樹脂中の蛍光体をほぼ均一に分散させその状態を維持することが可能となり、比較的取り扱いが困難である粒径の大きい蛍光体を用いた場合でも歩留まり良く生産することが可能となる。このように本発明における拡散剤は粒径範囲により作用が異なり、使用方法に合わせて選択若しくは組み合わせて用いることができる。

(フィラー)更に、本発明において、色変換部材中に蛍光体に加えてフィラーを含有させても良い。具体的な材料は拡散剤と同様であるが、拡散剤と中心粒径が異なり、本明細書においてフィラーとは中心粒径が $5\mu\text{m}$ 以上 $100\mu\text{m}$ 以下のものをいう。このような粒径のフィラーを色変換部材中に含有させると、光散乱作用により集積型窒化物半導体発光素子の色度バラツキが改善される他、色変換部材の透光性樹脂の耐熱衝撃性を高めることができる。これにより信頼性の高い集積型窒化物半導体発光素子が得られる。

【0095】また、液体状のバインダーと蛍光体との混合液を塗布液とする場合、前記塗布液中に前記フィラーを添加することにより、前記液体状のバインダーの流動性を長時間一定に保つことが可能となる。これにより、前記塗布液を精度良く所望とする場所に配置させることができ歩留まりが向上される。

【0096】また、フィラーは蛍光体と類似の粒径及び／又は形状を有することが好ましい。ここで本明細書において、類似の粒径とは、各粒子のそれぞれの中心粒径の差が20%未満の場合をいい、類似の形状とは、各粒径の真円との近似程度を表す円形度(円形度=粒子の投影面積に等しい真円の周囲長さ/粒子の投影の周囲長さ)の値の差が20%未満の場合をいう。このようなフィラーを用いることにより、蛍光体とフィラーが互いに作用し合い、バインダー中にて蛍光体を良好に分散させることができ色むらが抑制される。更に、蛍光体及びフィラーは、共に中心粒径が $15\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ 、より好ましくは $20\mu\text{m}\sim 50\mu\text{m}$ であると好ましく、このように粒径を調整することにより、各粒子間に好ましい間隔を設けて配置させることができる。これにより光の取り出し経路が確保され、フィラー混入による光度低下を抑制しつつ指向特性を改善させることができる。

(画素)本明細書において、画素とは、集積型窒化物半導体素子に電流を流した際にそれぞれの発光面から近距離にて観測される色調を示す。

実施の形態2

本実施の形態2に係る集積型窒化物半導体発光素子を図4に示す。前記集積型窒化物半導体素子は、青色の光を発光することが可能な発光層を有している。また、第1発光素子1には前記青色の光の一部を吸収して赤色に発光することが可能な赤色蛍光体72が半導体層側に塗布され、第3発光素子3には同じく前記青色の光の一部を吸収して緑色の波長を発光することが可能な緑色蛍光体

74が塗布されている。これにより、第1の発光素子1は赤色の画素を、第2の発光素子2は青色の画素を、そして第3の発光素子3は緑色の画素を有する。

【0097】上記の集積型窒化物半導体素子は、同一基板上にて3原色の画素を有するので、演色性の優れた白色系発光素子が得られる。本発明で用いられる各発光素子は、同一材料からなる半導体層を有し、且つ発光層全体にほぼ均一に電流を注入されるため、前記発光層上に配置された蛍光体に均一に光を供給できる。これにより、発光ムラのない均一な画素を得ることができる。また、本発明に集積型窒化物半導体素子は、各発光素子間の距離は $50\mu\text{m}\sim 150\mu\text{m}$ が好ましく、より好ましくは $50\mu\text{m}\sim 100\mu\text{m}$ 、更に好ましくは $50\mu\text{m}\sim 80\mu\text{m}$ である。また、このような分離溝はストライプ状に形成され、一方方向に長い発光層を有するため、各画素を均一に混色することができる。

【0098】また、各素子において蛍光体の塗布量を調整することにより、今まで困難であった微妙な中間色を容易に得ることができる。

実施形態3：並列接続

次に、本発明に係る実施の形態3の集積型窒化物半導体発光素子について、図6を参照しながら説明する。

【0099】本実施の形態3の集積型窒化物半導体発光素子は、以下の点で実施の形態1の集積型窒化物半導体発光素子と異なる。

【0100】相違点1. 実施の形態1の集積型窒化物半導体発光素子において、接続電極21及び外部接続電極24、26を形成することなく、素子全体を覆うように絶縁保護膜30を形成し、発光素子1、2、3のpバッド電極上にそれぞれ絶縁保護膜30を貫通するスルーホール61を形成し、発光素子1、2、3の各n側オーミック電極上にそれぞれ絶縁保護膜30を貫通するスルーホール62を形成する。

【0101】相違点2. 絶縁保護膜30に形成されたスルーホール61を介して、発光素子1、2、3のpバッド電極間を互いに接続電極51で接続する。

【0102】相違点3. 絶縁保護膜30に形成されたスルーホール62を介して、発光素子1、2、3のn側オーミック電極間を互いに接続電極52で接続する。

【0103】以上の相違点1、2、3以外は、実施の形態1の集積型窒化物半導体発光素子と同様に構成する。

【0104】すなわち、実施の形態3の集積型窒化物半導体発光素子は、実施の形態1の素子において発光素子1、2、3を並列に接続したものである。

【0105】以上のように構成された実施の形態3の集積型窒化物半導体発光素子は、実施の形態1と同様、発光効率を向上させることができる。

【0106】以上の実施の形態1、2、3では、発光素子が3つの場合について説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、2つの発光素子を用いて構成した

物であっても良いし、3以上の発光素子で構成したものであってもよい。

【0107】また、実施の形態1、2、3では、最も好ましい例として、発光層10(p層13)の外側の長辺とn側オーミック電極との距離 L_1 、 L_2 、 L_3 を220 μm に設定した場合について説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、250 μm 以下、好ましくは220 μm 以下に設定すればよい。

【0108】

【実施例】以下、本発明に係る実施例を示す。尚、本発明はこれに限定されるものではない。

【実施例1】

(基板11) サファイア(C面)よりなる基板11をMOVPEの反応容器内にセットし、水素を流しながら、基板の温度を1050℃まで上昇させ、基板のクリーニングを行う。この基板11としては他にR面、A面を主面とするサファイア基板、スピネル(MgAl_2O_4)のような絶縁性基板などでもよい。

(n型窒化ガリウム系化合物半導体層12) 基板をクリーニング後、n型窒化ガリウム系化合物半導体層12を次の構成で成長させる。

【0109】基板の温度を510℃まで下げ、基板11上にGa_{0.9}Nよりなるバッファ層を100Å成長させる。

【0110】次にバッファ層成長後、温度を1050℃まで上昇させ、アンドープGa_{0.9}N層121を1.5 μm の膜厚で成長させる。

【0111】続いて1050℃で、Siを $4.5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドープしたGa_{0.9}N層122を2.2 μm の膜厚で成長させる。

【0112】続いて1050℃で、アンドープGa_{0.9}N層123を3000Åの膜厚で、さらにSiを $4.5 \times 10^{18} / \text{cm}^3$ ドープしたGa_{0.9}N層124を300Å、さらにアンドープGa_{0.9}N層125を50Åの膜厚で成長させる。

【0113】続いて同様の温度で、アンドープGa_{0.9}Nよりなる第1の層を40Å、温度を800℃にして、続いてアンドープIn_{0.13}Ga_{0.87}Nよりなる第2の層を20Åの膜厚で成長させ、これらの操作を繰り返し、第1+第2+の順で交互に10層ずつ積層させ、最後に第1の層を積層させた、n型多層膜層126を成長させる。

(発光層10) 次にn型窒化ガリウム系化合物半導体層12を成長後、アンドープGa_{0.9}Nよりなる障壁層を200Åの膜厚で成長させ、続いて温度を800℃にして、Siを $5 \times 10^{17} / \text{cm}^3$ ドープしたIn_{0.3}Ga_{0.7}Nよりなる井戸層を30Åの膜厚で成長させる。そして障壁+井戸+障壁+井戸・・・の順で障壁層を6層と、井戸層5層を交互に積層して、総膜厚1350Åの多重量子井戸よりなる発光層10を積層させる。

(p型窒化ガリウム系化合物半導体層13) 発光層10

成長後、p型窒化ガリウム系化合物半導体13を次の構成で成長させる。

【0114】次に1050℃で、Mgを $5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ ドープしたp型Al_{0.1}Ga_{0.9}Nよりなる第3の層を25Åの膜厚で成長させ、続いてアンドープGa_{0.9}Nよりなる第4の層を25Åの膜厚で成長させ、これらの操作を繰り返し、第3+第4の順で交互に4層ずつ積層した超格子よりなるp型多層膜層を200Åの膜厚で成長させる。

【0115】続いて1050℃で、Mgを $1 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ ドープしたp型Ga_{0.9}Nよりなる層を2700Åの膜厚で成長させる。

【0116】反応終了後、温度を室温まで下げ、窒素雰囲気中で700℃でアニーリングを行い、p型層をさらに低抵抗化する。

【0117】以上のようにして窒化ガリウム系化合物半導体を成長させたウエハーを反応容器から取り出し、分離溝を形成する部分を除きウエハー全体にSiO₂マスクを形成し、RIEによって、サファイア基板に到達するまでエッチングを行うことにより分離溝を形成する。

【0118】さらに分離溝の形成に用いたSiO₂マスクを剥離し、n型窒化ガリウム系化合物半導体層12を露出するために、露出させる部分を除くp型窒化ガリウム系化合物半導体層13の上にSiO₂マスクを形成し、RIEによって、エッチングを行い、n型窒化ガリウム系化合物半導体層12(SiドープGa_{0.9}N層122)の表面を露出させる。

【0119】次にp型窒化ガリウム系化合物半導体層13のほぼ全面を開口させ、他の部分を覆うようにレジスト塗布し、開口させたp型窒化ガリウム系化合物半導体層上にNiを100Å、Ptを500Å積層後、アニールしてp側オーミック電極15を形成する。さらにp側オーミック電極の一部にPtを3000Å、Niを60Åからなるp側パッド電極16を形成する。

【0120】次にレジストを除去し、今度はn型窒化ガリウム系化合物半導体層上にWを200Å、Alを1000Å、Wを500Å、Ptを3000Å、Niを60Åの順で積層したn側オーミック電極14を形成する。

【0121】次に全面にSiO₂よりなる絶縁保護膜17を1.5 μm の膜厚で形成し、p側パッド電極とn側オーミック電極の一部をRIEにより露出させる。

【0122】さらに表面に接続電極を形成する部分を開口させるようにマスク形成して分離溝を挟むp側パッド電極とn側オーミック電極とを電気的に接続する接続電極として、Tiを400Å、Ptを6000Å、Auを1000Å、Niを60Åの膜厚で形成する。

【0123】最後にSiO₂からなる絶縁保護膜30を1.5 μm の膜厚で形成し、外部と電気的に接続できるように接続電極24、26上の絶縁保護膜30をRIEでエッチングすることにより除去して集積型窒化物半導

体素子を完成させる。

(蛍光体塗布) 次に、前記 p 側オーミック電極の露出している部分に、 $(Y_{0.995}Gd_{0.005})$

$2.750Al_{15}O_{12}:Ce_{0.250}$ 蛍光体 71 を結着剤にて固着させる。

【0124】このようにして作製された複数の素子領域を有するサファイア基板 (ウエハ) を、スクライビング及びダイシングし、 $1000\mu m \times 1000\mu m$ の第 1 発光素子、第 2 発光素子、及び第 3 発光素子からなる 3 つの窒化物半導体素子が直列に接続された図 1 の素子を作製する。

【0125】このような構成を有する集積型窒化物半導体素子は、動作電圧が 10.5V、従来の $300\mu m \times 300\mu m$ (動作電圧 3.5V) と同等の発光効率を示す。また、各素子の発光面においてほぼ均一な発光が得られる。これにより大面積にて高輝度で且つ均一な白色光が得られる。また、この素子は、動作電圧が 10.5V であるために、抵抗等の制御装置を介することでバッテリー電源 (12V) での使用が可能になる。

【実施例 2】実施例 1 において、第 1 発光素子 1 の上面及び端面に、前記青色発光素子からの光を吸収して赤色光を発光することが可能な赤色蛍光体 72 を結着剤にて固着させ、同様にして、第 3 発光素子 3 の上面及び端面に、前記青色発光素子からの光を吸収して緑色光を発光することが可能な緑色蛍光体 74 を結着剤にて固着させる以外は実施例 1 と同様に構成すると、実施例 1 と同様の効果が得られ且つ演色性に優れた白色光が得られる。

【実施例 3】実施例 2 において、

(1) 青色発光が可能な発光素子に代えて、紫外領域が発光可能な発光素子チップを用いる。

(2) 蛍光体として、紫外領域の光を吸収して発光することが可能な、赤色蛍光体 72、青色蛍光体 73、及び緑色蛍光体 74 を発光することが可能な 3 種の蛍光体を、それぞれ第 1 発光素子 1、第 2 発光素子 2、及び第 3 発光素子 3 の半導体層側に固着させる。

【0126】以外は、実施例 1 と同様に構成すると、実施例 1 と同様の効果が得られる。また、本実施例は、蛍光体が発光する光のみにより発光色が得られるため、混色性に優れた色バラツキの少ない白色光が得られる。

【0127】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係る集積型窒化物半導体発光素子は、前記 p 層の一方の長辺と前記 n 側オーミック電極との間隔を $250\mu m$ 以下に設定しているので、各発光素子の発光層全体にほぼ均

一に電流を注入することができる。これにより、発光面に配置される蛍光体全体に均一に光を供給することができ、各発光素子における発光効率を良好にできる。

【0128】また、本発明に係る集積型窒化物半導体発光素子においては、均一発光及び発光効率を劣化させることなく、各発光素子を一方向 (長手方向) に十分長くすることができるので、発光面積を大きくできかつ発光効率を高くできるので、大面積でかつ発光効率の良い窒化物半導体発光素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明に係る実施の形態 1 の集積型窒化物半導体発光素子の模式的平面図である。

【図 2】 図 1 の A-A' 線についての模式的断面図である。

【図 3】 n 型窒化ガリウム系化合物半導体層の積層構造を示す断面図である。

【図 4】 本発明に係る実施例 2 の集積型窒化物半導体発光素子の平面図である。

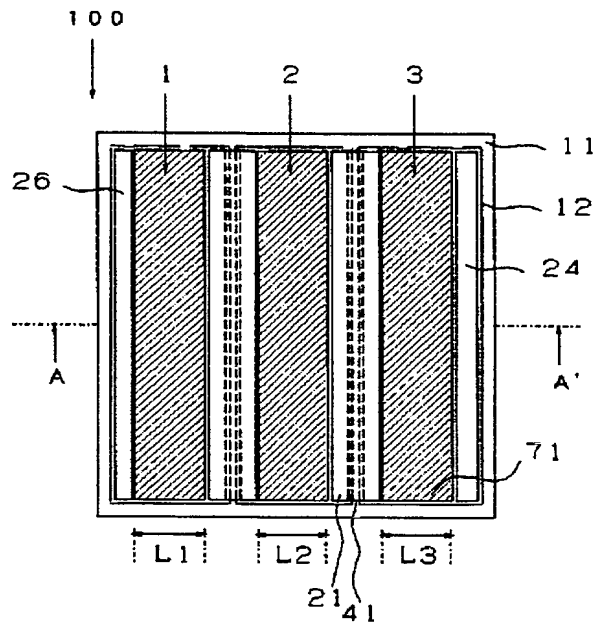
【図 5】 本発明に係る実施例 3 集積型窒化物半導体発光素子の平面図である。

【図 6】 本発明に係る実施の形態 3 の集積型窒化物半導体発光素子の平面図である。

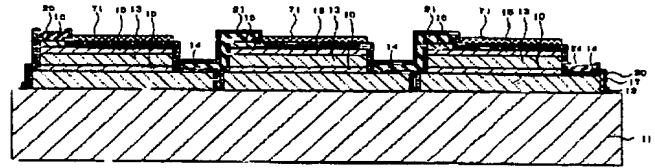
【符号の説明】

- 1, 2, 3…発光素子、
- 10…発光層、
- 11…サファイア基板、
- 12…n 型窒化ガリウム系化合物半導体層、
- 13…p 型窒化ガリウム系半導体層、
- 14…n 側オーミック電極、
- 15…p 側オーミック電極、
- 16…p パッド電極、
- 17…絶縁保護膜、
- 71, 72, 73, 74…蛍光体
- 21, 51, 52…接続電極、
- 24, 26…外部接続電極、
- 30…絶縁保護膜、
- 61, 62…スルーホール、
- 41…分離溝、
- 121…アンドープ GaN 層、
- 122…Si ドープ GaN 層、
- 123…アンドープ GaN 層、
- 124…Si ドープ GaN 層、
- 125…アンドープ GaN 層、
- 126…多層膜層。

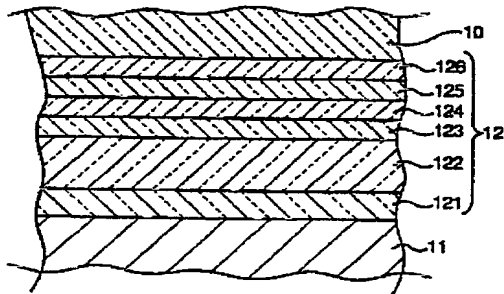
【図1】



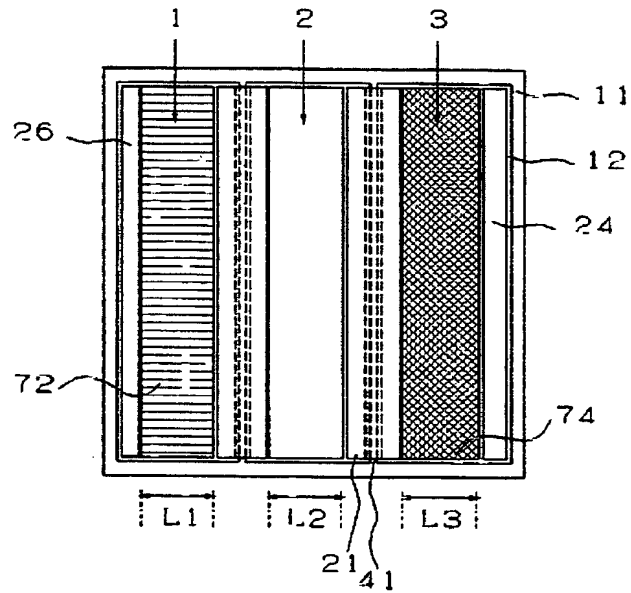
【図2】



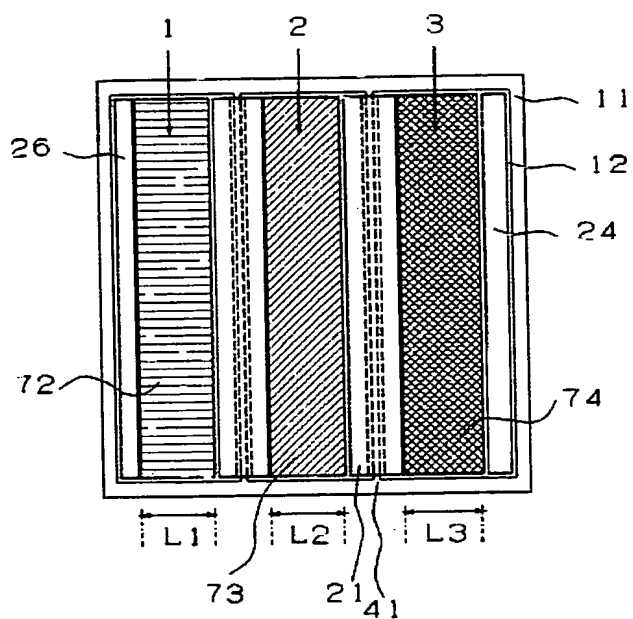
【図3】



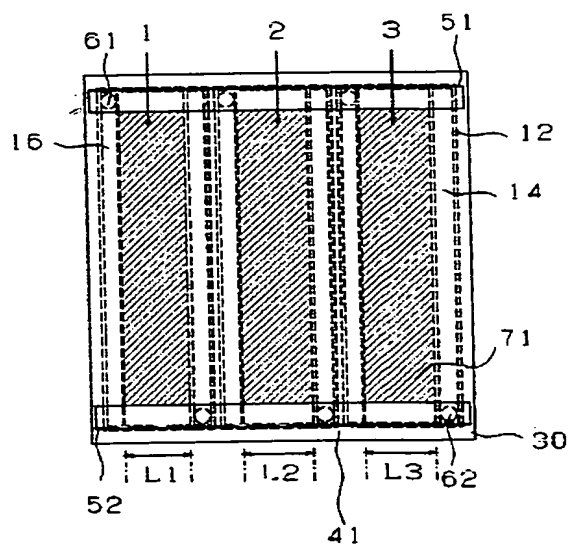
【図4】



【図5】



【図6】



THIS PAGE BLANK (USPTO)